

证券代码：301379

证券简称：天山电子

广西天山电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025007

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
参与单位及 人员姓名	华夏基金史琰鹏、中泰电子杨旭和康丽侠、易方达李凌霄、泉果基金李学涛、国投瑞银李威、恒生前海刘雅琪、招商资管吴彤、宝盈基金容志能、鹏华基金黄润、宝盈基金张天闻、方圆基金董丰侨、国泰基金罗众求、国信证券资管欧阳仕华、汇添富左剑、华安基金胡哲、天弘基金申宗航和刑少雄、华泰资产杨帆
时间	2025年6月16日-2025年06月24日
地点	公司会议室及线上会议
上市公司接 待人员姓名	董事&副总裁王嗣缜 董事会秘书&副总裁叶小翠 证券事务代表林泽超
投资者关系 活动主要内 容介绍	本次活动主要问题汇总如下： 1、公司通过武汉鼎典产业基金投资新存科技与天链芯，布局三维相变存储（PCM）领域，当前 PCM 产业化进展以及与公司主业的协同？ 答：公司通过产业基金投资新存科技（PCM 芯片研发、设计及制造）和天链芯（PCM 主控芯片及模块商业化研发落地），公司负责 PCM 存储模组制造和项目管理，三方构建了“芯片研发-模块制造-应用落地”的全链条布局。PCM 做成的存储模组可为数据中心、云计算厂商等提供大容量、高密度、高带宽、低时延的新型存储

解决方案。目前，三方正在积极推进首款企业级 SSD 混合盘的研发、设计等阶段性工作。

2、公司投资的武汉鼎典及新存科技、天链芯半导体是否纳入公司合并报表范围？对 2025 年的业绩及未来三年有多大贡献？

答：新存科技、天链芯是公司通过投资的产业基金武汉鼎典投资的企业，该企业并非公司合并报表范围内的企业。目前，首款企业级 SSD 应用产品现处于研发、设计阶段，三方共同推进的 PCM 产业化应用将与公司的车载电子、复杂模组业务形成“双驱动”，“灵山基地”也将支持 PCM 存储模组的制造。

3、公司在车载业务方面取得了哪些突破，后续增长动力？

答：公司的车载显示产品已通过相关车企认证，成功配套比亚迪、东风、长安等头部车企，产品有 VA 模组、TFT 模组及 VA+TFT 组合屏等。后续增长动力一方面源于现有客户新车型订单增加，另一方面随着汽车智能化、电动化发展，车载显示需求提升，公司通过持续技术创新，推出如 LC 可变光式防眩后视镜模组等新产品，有望抢占车载增量市场。

4、“灵山基地”的布局以及目前建设进展如何？

答：“灵山基地”聚焦中大尺寸、TFT 车载以及复杂模组专业显示产品，以满足智能家居、金融数据终端、通讯设备和车载电子等领域市场需求和解决产能瓶颈，同时满足客户对高端触控显示模组需求及产品升级。目前，光电触显一体化模组建设项目已部分进入批量生产阶段，尚处于产能爬坡期，灵山基地新建生产厂房力争在 2025 年底完成项目建设。

5、公司在技术研发方面有哪些计划，如何保持技术优势？

答：公司持续加大在显示、触控和复杂模组整合产品以及非显薄膜按键产品与车载电子等新产品的技术研发、工艺改造和创新投入；聚焦汽车电子、物联网、人工智能等领域基础技术研究，积极布局新型显示产业，拓展高附加值业务，强化与现有技术互补性；通过与高校、科研机构合作，引进高端人才等方式保持技

	术领先优势。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	未涉及
附件清单 (如有)	无
日期	2025年06月24日